(54) LASER BEAM DRILLING METHOD

(11) 3-66488 (A)

(43) 22.3.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 64-200690 (22) 2.8.1989

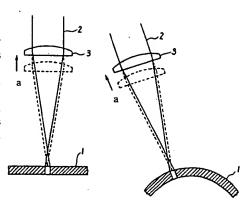
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) HISAYUKI SAKUMA

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. B23K26/00,B23K26/04

PURPOSE: To perform fine laser beam drilling with high accuracy on complicated solid form resin-based material parts by setting the focus position of a laser beam on the surface of a workpiece to irradiate it and then, moving the focus

position to perform drilling work.

CONSTITUTION: As a first step, the focus position of the laser beam 2 is set on the surface of the workpiece 1 to irradiate it and then, as a second step, the focus position is moved by the preset moving quantity upward with respect to the surface of the workpiece 1 so that drilling work of specified dimensions can be performed. By this method, fine drilling work with high accuracy can be performed on not only a plate but also the complicated parts.



a: focus position moving direction

# 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### <sup>四</sup>公開特許公報(A) 平3-66488

Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月22日

B 23 K 26/00 26/04

330 C

7920-4E 7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称

レーザ穴明け方法

願 平1-200690 ②特

22出 願 平1(1989)8月2日

明 者 佐久間

愛知県名古屋市東区矢田南5丁目1番14号 三菱電機株式 会社名古屋製作所内

创出 顛 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 弁理士 大岩 増雄

外2名

## 1. 発明の名称

レ・ザ穴明け方法

### 2. 特許請求の範囲

レーザ発振器より発生したレーザ光を被加工物 に照射して穴明けを行なうレーザ穴明け方法にお / いて、上記レーザ光の焦点位置を上記被加工物の 表面に設定して照射したあと、焦点位置を移動さ せて欠明け加工するようにしたことを特徴とする レ-ザ穴明け方法。

# 8. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

:との発明は、レーザ光を用いて、例えば射出成 形された複雑な立体形状樹脂系材料の部品などに おいても両府使の小さなレーザ穴明けが行なえる 方法に関するものである。

## (従来の技術)

角2図は従来のレーザ穴明け方法を説明する説 明図である。図において、(1)は被加工物、(2)はレ - ザ光、(3)はレーザ光(2)を集束する集光レンズで

次に動作について説明する. 従来のレーザ穴明 け方法の一例として、第2図(a)は集光レンズ(3)に より小さなスポット径に集束したレーザ光(2)の焦 点位置を、被加工物(1)の表面に対し上方に移動さ せてレーザ光(2)が被加工物(1)に照射される。 角 8 図は上配焦点位置移動量と丸穴直径の関係を示す 特性図であり、所定の寸法の穴明け加工ができる ように予め焦点位置移動量を設定する。また、角 2 図(b)は被加工物(1)またはレーザ光(2)を丸穴形状 になるように相対移動させて穴明けに供せられる。 角 2 図(b)の場合、一般的にレーザ光(2)の無点位置 は被加工物(1)の表面に設定して照射される。

以上のように従来のレーザ穴明け方法では、レ - ザ光(2)の焦点位置を被加工物(1)の表面に対し上 方に移動させて照射されるため、レーザ発振器よ り発生したレーザ光(2)照射のタイミングにより穴 明け精度の不安定性を招くという課題があった。 例えば、餌 5 図はレーザ光(2)の焦点位置を被加工 物(1)の表面に対し上方に移動させて照射した場合

# 特開平3-66488(2)

のレーザ穴明け品質例を示す図であり、丸穴形状 がいぴつになったり、穴寸法のはらつきが大きい。

また、被加工物(1)またはレーザ光(2)を丸穴形状になるように相対移動させて照射されるため、穴明け精度の要求に応じた加工精度までしか上げられず穴明け加工所要時間が長くかかるという課題があった。

#### (発明が解決しようとする課題)

とのように小さな丸穴を高精度で加工する能力 には限界があり、穴明け精度が不安定であったり 加工所要時間が長くかかるという課題があった。

この発明は、上記のような課題を解消するため になされたもので、平板に限らず、例えば射出成 形された複雑な立体形状樹脂系材料部品などにお いても、高精度の小さなレーザ穴明けができ、加 工所要時間短縮可能なレーザ穴明け方法を提供す ることを目的としている。

## (課題を解決するための手段)

としてレーザ光の焦点位置を被加工物の表面に設

図において破壊で示すようにレーザ光(2)の焦点位 置を被加工物(1)の表面に設定して照射したあと、 第2段階として焦点位置を被加工物(1)の表面に対 し上方に、所定の寸法の穴明け加工ができるよう に予め設定した移動量だけ移動させる。移動速度 な は高速で行与える。

なお、上配実施例ではレーザ発振器の出力形態 について全く説明していないが、出力形態が連続 出力でもパルス出力であってもよい。また、 被加 工物(1)に噴射されるアシストガスの種類について も、乾燥圧縮空気でも窒素ガスであってもよい。 〔発明の効果〕

以上のように、この発明によればレーザ光の焦点位置を被加工物(1)の表面に設定して照射したあと、焦点位置を被加工物(1)の表面に対し上方に、所定の寸法の穴明け加工ができるように予め設定した移動量だけ高速に移動させてレーザ穴明けする方法を採用したので、平板に限らず、例えば射出成形された複雑な立体形状徴脂系材料の部品などにおいても、高精度の小さなレーサ穴明け加工

定して網射したあと、第2段階として焦点位置を 移動させ、所定の寸法の穴明けが高精度で高速加 工ができるようにしたものである。

#### (作用)

この発明におけるレーザ穴明け方法は、レーザ 光(2)の焦点位置を被加工物(1)の姿面に設定して照 射したあと、焦点位置を移動させることにより、 照射時のタイミングによる丸穴形状のいびつきや 穴寸法のはらつきをなくしたりして高精度の小さ なレーザ穴明けが行なえ、加工所要時間の短縮を 目的として加工が可能となる。

#### (発明の実施例)

以下、この発明の一実施例を図をもとに説明する。第4 図はこの発明の一実施例で、そのレーザ
次明は品質例を示す図である。また、第1 図はこの発明のレーザ
次明け方法を説明する説明図である。(a)図は被加工物(1)が平面部の場合の実施例であ
あり、(b)図は被加工物(1)が曲率を有する立体形状
部品の場合の実施例である。

次に動作について説明する。第1段階として、

を可能とし、加工所要時間の短縮を目的とした加工が行なえる効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明のレーザ穴明け方法を説明する説明図、第2回は従来のレーザ穴明け方法を説明する説明図、第8回はこの発明に係わる無点位置移動電と丸穴直径の関係を示す特性図、第4回はこの発明の一実施例によるレーザ穴明け品質例を示す説明図、第5回は従来のレーザ穴明け方法によるレーザ穴明け品質例を示す説明図である。

図において、(i)は被加工物、(2)はレーザ光である。

なお、各圏中間一符号は同一または相当部分を 示す。

代理人 大岩増雄

ाजी स्ति तालेखी जाति

